## Fe<sub>3</sub>Si 薄膜のエピタキシャル成長

電子技術部 電子材料チーム 秋山 賢 輔 門 脇 貞 子

 門 脇 貞 子

 金 子
 智

平林康男

Si をベースとした電子デバイスの小消費電力・高性能化は、ダウンサイジングすることにより対応してきた。しかし、チップ内の配線幅を 45nm と極限にまで微細化した今日では、その物理的限界が指摘されており新たな技術をシリコン・テクノロジーに導入することが求められている。半導体スピンエレクトロニクスは"スピン"というこれまで半導体エレクトロニクスの世界には関わってこなかった物理量を積極的に利用するより上位概念のデバイスである。本研究では、格子サイズからシリコン上に結晶成長し、スピンエレクトロニクス・デバイスへの応用が期待される Fe<sub>3</sub>Si 薄膜のエピタキシャル成長に関して報告する。

キーワード:薄膜、シリサイド磁性材料、エピタキシャル成長、酸化物

## 1 はじめに

Fe-Si系化合物には半導体相のβ-FeSi2相,金属相のα-FeSi2相,強磁性層のFe3Si相が安定相として存在し(図1), 組成比と結晶構造の変化によってバンド構造及び電子スピ ンの制御が可能となる。これらのうち,結晶格子の比較か らβ-FeSi2相とFe3Si相はシリコン基板上にエピタキシャ ル成長が期待される。我々はこれまでβ-FeSi2薄膜をSiや YSZ (イットリア安定化ジルコニア)基板をはじめとする 種々の基板上へのエピタキシャル成長を検討し,結晶構造 解析や発光特性調査を行った1/2)。さらにFe3Si相の結晶成 長が可能となれば,磁性と半導体特性を組み合わせた新し いデバイスへの可能性が高まる。そこで本研究では強磁性 層のFe3Si相のエピタキシャル成長について検討を行った。

## 2 実験方法

マグネトロンスパッタリング法でマグネシア{(100)MgO}, スピネル{(100)MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>}, イットリア安定化ジルコニア {(100)YSZ}及び石英(SiO<sub>2</sub>)基板上にFe-Si薄膜を作製した。 圧力3mTorrのアルゴン(Ar)ガス雰囲気中で,基板温度及 び堆積速度を750℃,1.5nm/minで約100nmの薄膜を 製膜した。ターゲットには鉄(Fe)ディスクを使用し,上に 乗せるSiチップの面積を変えることで組成比を制御した。 これらの薄膜について構成相及び結晶構造の評価にはX線 回折評価(XRD)を,組成比の評価には標準サンプルで校正 された蛍光X線(XRF)とラザフォード後方散乱分光分析 (RBS)を用いた。



### 3 結果

図3に(100)MgO, (100)MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, (100)YSZ及びSiO<sub>2</sub> 基板上に作製したFe-Si薄膜のX線回折スキャンプロファ イル結果を示す。組成比はFe:Si=約3:1であることを確認 した。SiO2上では殆ど結晶化していないものの, (100)YSZ上には多結晶膜が,(100)MgO,(100)MgAl<sub>2</sub>O4基 板上には(100))面が単一配向したFe<sub>3</sub>Si膜が形成されること が確認された。さらにX線極点評価より,これら単一配向 膜のエピタキシャル成長が確認された。

デバイス作製のための積層構造を実現するには、膜表面 が平滑であることが重要となる。図4に(100)MgO基板上 に作製したエピタキシャルFe3Si薄膜の表面平均粗さ(*Ra*) をAFMにて評価し、基板温度の依存性について調べた結 果を示す。基板温度の上昇に伴い*Ra*の増加が見られ、表 面の粗さが増進されることが明らかとなったが、700℃で の*Ra*=4nmは積層化可能な平滑膜の形成を示唆している。

図5に700℃の基板温度で成長したエピタキシャル Fe<sub>3</sub>Si膜の磁気特性を振動試料型磁気評価装置(VSM)にて 評価した結果を示す。飽和磁化(*Ms*)及び,保持力(*H*<sub>c</sub>) は,それぞれ850emu/cm<sup>3</sup>,10 Oeであり,バルク結晶 の報告値4と同等であることが確認された。

#### 謝 辞

本研究は, 文部科学省の科学研究費補助金 (No.18686003)の助成を受けて行われた。

#### 文 献

- K. Akiyama, S. Kaneko, Y. Terai, Y. Maeda, T. Kimura, and H. Funakubo; Jpn. J. Appl. Phys. 44, L303 (2005).
- K. Akiyama, S. Kaneko, H. Funakubo and M.Itakura ; Appl. Phys. Letter **91** (07), 1903 (2007).
- R. P. Elliot (Ed.) Constitution of Binary Alloys, Suppl. 1(1965), McGraw-Hill, New York.
- J. Moss and P. J. Brown, J. Phys. F Metal Phys. 2, 358(1972).



# Epitaxial Growth of Fe<sub>3</sub>Si Thin Film

#### Kensuke AKIYAMA, Teiko KADOWAKI, Satoru KANEKO and Yasuo HIRABAYASHI

The performance of LSIs is required to be further improved to realize advanced information systems. Downsizing field-effect transistors is common approach to achieve high-speed operation with low power consumption. However, such conventional approach reaches to physical limits. Therefore, a new approach for advanced devices is strongly required. A spin transistor is a promising candidate. The integration of magnetism into semiconductor has been attracting much attention. Spin-polarized carrier injection from a ferromagnetic source into a semiconductor or from ferromagnetic–insulator–semiconductor (MIS) structure is one of the hot topics in this field. In this study, we succeeded in the epitaxial growth of Fe<sub>3</sub>Si thin film as a ferromagnetic metal on the Si with buffer-layer, and on oxide insulating single crystal by magnetron-sputtering method. Those oxide insulators have been reported to epitaxially grow on Si substrate.